

媒体发布第一联络人
研华（中国）深圳分公司
熊 莉
Tel: 0755-83438283, Ext. 7030
Mobile: 13510479090
li.xiong@advantech.com.cn

2013 研华重磅推出 COM（模块化电脑）系列载板设计培训

2013 年研华重磅推出 COM 系列载板设计培训，帮助客户减少设计载板所花去的时间和工作量。COM 底板设计协助服务可以将复杂的技术研究工作由研华解决，极大降低了客户开发新载板的风险。研华 COM 载板设计协助服务主要包括以下 6 项内容：COM 产品与 COM 底板设计协助服务、COM 产品选型与设计流程、COM 底板设计指导、COM 底板设计转接方案、COM Debug 分析、COM 软件增值服务。为使广大嵌入式开发者深入了解研华 COM 产品及服务，解决开发中遇到的问题，研华推出 COM 系列技术培训，所有的课程均由经验丰富的研华嵌入式应用工程师授课，使得您在一天的培训课程中了解到研华 COM 产品及设计服务，掌握 COM 底板开发流程。

为了维持课程品质，每场次上课名额均有限制，提前报名预留座位。

培训报名请登陆 研华官网<http://training.advantech.com.cn>

时间	主题		演讲人
08:00-09:00	签 到		
09:00-10:00	COM 产品与 COM 底板设计协助服务	•COM 技术发展趋势与原理 •COM 底板设计协助服务 •COM 产品行业应用	研华嵌入式技术专家
10:00-10:40	COM 产品选型与设计流程	•COM 产品详解与选型 •COM 底板设计流程及注意事项	研华嵌入式技术专家
10:40-10:50	茶 歇		
10:50-11:50	COM 底板设计指导	•COM-E design Guide（ETX & Q7）Schematic & Layout Checklist •COM 兼容设计指引 •COM2.1,2.0 与 1.0 的差异 •Type 1,10,Type2,6 的差异及兼容	研华嵌入式技术专家
11:50-13:30	午 餐		
13:30-14:30	COM 底板设计转接方案	•COM 常用转接方案 •常用转接接口的设计方案	研华嵌入式技术专家
14:30-14:40	茶 歇		
14:40-15:20	COM Debug 分析	•常见 Debug 分析流程 •常见 FAQ	研华嵌入式技术专家

15:20-15:30	茶歇		
15:30-16:00	COM 软件增值服务	·智能管理软件 SUSI&iManager ·软件增值服务介绍	研华嵌入式技术专家
16:00-16:30	Q&A 及 抽奖		

COM 载板培训	广州（中级）	3 月 7 日	武汉	5 月 23 日
	成都	3 月 28 日	深圳（中级）	6 月 6 日
	上海	4 月 11 日	南京	6 月 27 日
	西安	4 月 18 日	北京（中级）	5 月 9 日

广州场：广州市天河区体育东路南方证券大厦 2101-2102 室 广州研华

成都场：成都市高新区天府大道中段 800 号航兴国际广场 2 号楼 1401 室 成都研华

上海场：上海市闸北区市北工业园江场三路 136 号 上海研华

西安场：西安市高新技术产业开发区科技二路 68 号西安软件园秦风阁综合楼 301 西安研华

深圳场：深圳市南山区科技南 12 路 28 号康佳研发大厦 4 层 深圳研华

北京场：北京市海淀区上地信息产业基地六街七号 北京研华